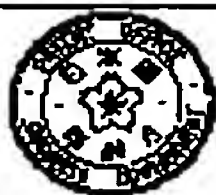


(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

**PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**

(11) Publication number: **2003166067 A**

(43) Date of publication of application: **13.06.2003**

(51) Int. Cl. **C23C 18/16**

**B32B 15/08, B60R 13/00, B60R 13/02, B60R 13/04, B60R 19/03,  
C23C 18/28, C23C 18/31, C23C 18/32, C23C 18/38**

(21) Application number: **2001363109**

(22) Date of filing: **28.11.2001**

(71) Applicant: **DAICEL POLYMER LTD**

(72) Inventor: **SOTOZAKI IPPEI  
TAI TOSHIHIRO**

**(54) PLATED RESIN FORMED ARTICLE**

(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a plated resin formed article having a plated layer of high adhesion.

**SOLUTION:** The plated resin formed article has a metal plating layer on the surface of the resin formed article, wherein the resin formed article includes a thermoplastic resin and a water-soluble material and is not etched by an acid containing heavy metals.

**COPYRIGHT:** (C)2003,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-166067

(P2003-166067A)

(43)公開日 平成15年6月13日(2003.6.13)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-コ-ト(参考)
C 2 3 C 18/16		C 2 3 C 18/16	A 3 D 0 2 3
B 3 2 B 15/08	Z A B	B 3 2 B 15/08	Z A B A 3 D 0 2 4
B 6 0 R 13/00		B 6 0 R 13/00	4 F 1 0 0
13/02		13/02	Z 4 K 0 2 2
13/04		13/04	Z
審査請求 未請求 請求項の数9 O L (全 9 頁) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2001-363109(P2001-363109)

(22)出願日 平成13年11月28日(2001. 11. 28)

(71)出願人 501041528

ダイセルポリマー株式会社

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関  
ビル16階

(72)発明者 外崎 一平

大阪府富田林市西板持7丁目6-7

(72)発明者 田井 利弘

大阪府堺市常磐町1-1-2-520

(74)代理人 100063897

弁理士 古谷 馨 (外4名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 メッキ樹脂成形体

(57)【要約】

【課題】 クロム酸によるエッチング処理を経ていないが、メッキ層の密着強度が高いメッキ樹脂成形体の提供。

【解決手段】 熱可塑性樹脂と水溶性物質を含有する樹脂成形体の表面に金属メッキ層を有するメッキ樹脂成形体であり、樹脂成形体が重金属を含む酸によるエッチング処理がされていないものであるメッキ樹脂成形体。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱可塑性樹脂と水溶性物質を含有する樹脂成形体の表面に金属メッキ層を有するメッキ樹脂成形体であり、樹脂成形体が重金属を含む酸によるエッチング処理がされていないものであるメッキ樹脂成形体。

【請求項2】 樹脂成形体が、更に界面活性剤及び／又は凝固剤を含有するものである請求項1記載のメッキ樹脂成形体。

【請求項3】 界面活性剤が乳化重合に用いる乳化剤を含むものである請求項2記載のメッキ樹脂成形体。

【請求項4】 樹脂成形体と金属メッキ層との密着強度（JIS H8630）の最高値が10kPa以上である請求項1～3のいずれか1記載のメッキ樹脂成形体。

【請求項5】 自動車部品用途である請求項1～4のいずれか1記載のメッキ樹脂成形体。

【請求項6】 熱可塑性樹脂と水溶性物質を含む樹脂成形体を脱脂処理する工程と、無電解メッキ工程とを具備しており、重金属を含む酸によるエッチング工程を含まないメッキ樹脂成形体の製造法。

【請求項7】 熱可塑性樹脂と水溶性物質を含む樹脂成形体を脱脂処理する工程と、無電解メッキ工程との間に、少なくとも触媒付与液で処理する工程を具備する請求項6記載のメッキ樹脂成形体の製造法。

【請求項8】 メッキ樹脂成形体が、樹脂成形体と金属メッキ層との密着強度（JIS H8630）の最高値が10kPa以上のものである請求項6又は7記載のメッキ樹脂成形体の製造法。

【請求項9】 メッキ樹脂成形体が自動車部品用途である請求項6～8のいずれか1記載のメッキ樹脂成形体の製造法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、メッキ強度が高いメッキ樹脂成形体と、エッチング工程が不要となるメッキ樹脂成形体の製造法に関する。

## 【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】自動車を軽量化する目的から、自動車部品としてABS樹脂やポリアミド樹脂等の樹脂成形体を使用されており、この樹脂成形体に高級感や美感を付与するため、銅、ニッケル等のメッキが施されている。

【0003】従来、ABS樹脂等の成形体にメッキを施す場合、樹脂成形体とメッキ層との密着強度を高めるため、脱脂工程の後に樹脂成形体を粗面化するエッチング工程が必須である。例えば、ABS樹脂成形体やポリプロピレン成形体をメッキする場合、脱脂処理の後に、クロム酸浴（三酸化クロム及び硫酸の混液）を用い、65～70℃、10～15分でエッチング処理する必要がある。廃水には有毒な6価のクロム酸イオンが含まれる。このため、6価のクロム酸イオンを3価のイオンに還元

した後に中和沈殿させる処理が必須となり、廃水処理時の問題がある。

【0004】このように現場での作業時の安全性や廃水による環境への影響を考慮すると、クロム浴を使用したエッチング処理をしないことが望ましいが、その場合には、ABS樹脂等から得られる成形体へのメッキ層の密着強度を高めることができないという問題がある。

【0005】本発明は、樹脂成形体とメッキ層の密着強度が高く、外観も美しいメッキ樹脂成形体と、クロム酸等によるエッチング処理を不要とすることができる、前記メッキ樹脂成形体の製造法を提供することを課題とする。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者は、熱可塑性樹脂に対して、水溶性物質、必要に応じて界面活性剤等を配合して樹脂成形体にすることで、クロム酸のような重金属を含む酸によるエッチング処理なしでも樹脂成形体とメッキ層との密着強度を飛躍的に高められることを見出し、本発明を完成した。

【0007】本発明は、上記課題の解決手段として、熱可塑性樹脂と水溶性物質を含有する樹脂成形体の表面に金属メッキ層を有するメッキ樹脂成形体であり、樹脂成形体が重金属を含む酸によるエッチング処理がされていないものであるメッキ樹脂成形体を提供する。

【0008】また本発明は、上記課題の他の解決手段として、熱可塑性樹脂と水溶性物質を含む樹脂成形体を脱脂処理する工程と、無電解メッキ工程とを具備しており、重金属を含む酸によるエッチング工程を含まないメッキ樹脂成形体の製造法を提供する。

## 【0009】

【発明の実施の形態】本発明のメッキ樹脂成形体は、熱可塑性樹脂と水溶性物質を含有する樹脂成形体の表面に、金属メッキ層を有するメッキ樹脂成形体であり、樹脂成形体がクロム酸等の重金属を含む酸によるエッチング処理がされていないものである。

【0010】熱可塑性樹脂は用途に応じ、周知のものから適宜選択することができるが、本発明においては、ポリアミド系樹脂、スチレン系樹脂、オレフィン系樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂（PPE）、ポリフェニレンスルホン樹脂（PPS）、ポリスルホン樹脂が好ましい。

【0011】ポリアミド系樹脂は、ジアミンとジカルボン酸とから形成されるポリアミド樹脂及びそれらの共重合体である。例えば、ナイロン66、ポリヘキサメチレンセバカミド（ナイロン6・10）、ポリヘキサメチレンドデカナミド（ナイロン6・12）、ポリドデカメチレンドデカナミド（ナイロン1212）、ポリメタキシリレンアジバミド（ナイロンMXD6）、ポリテトラメチレンアジバミド（ナイロン46）及びこれらの混合物や共重合体；ナイロン6／66、6T成分が50モル%

以下であるナイロン66/6T(6T:ポリヘキサメチレンテレフタラミド)、6I成分が50モル%以下であるナイロン66/6I(6I:ポリヘキサメチレンイソフタラミド)、ナイロン6T/6I/66、ナイロン6T/6I/610等の共重合体;ポリヘキサメチレンテレフタルアミド(ナイロン6T)、ポリヘキサメチレンイソフタルアミド(ナイロン6I)、ポリ(2-メチルペンタメチレン)テレフタルアミド(ナイロンM5T)、ポリ(2-メチルペンタメチレン)イソフタルアミド(ナイロンM5I)、ナイロン6T/6I、ナイロン6T/M5T等の共重合体が挙げられ、そのほかアモルファスナイロンのような共重合ナイロンでもよく、アモルファスナイロンとしてはテレフタル酸とトリメチルヘキサメチレンジアミンの重縮合物等を挙げることができる。

【0012】更に、環状ラクタムの開環重合物、アミノカルボン酸の重縮合物及びこれらの成分からなる共重合体、具体的には、ナイロン6、ポリ- $\omega$ -ウンデカナミド(ナイロン11)、ポリ- $\omega$ -ドデカナミド(ナイロン12)等の脂肪族ポリアミド樹脂及びこれらの共重合体、ジアミン、ジカルボン酸とからなるポリアミドとの共重合体、具体的にはナイロン6T/6、ナイロン6T/11、ナイロン6T/12、ナイロン6T/6I/12、ナイロン6T/6I/610/12等及びこれらの混合物を挙げることができる。

【0013】ポリアミド系樹脂としては、上記の中でもPA(ナイロン)6、PA(ナイロン)66、PA(ナイロン)6/66が好ましい。

【0014】スチレン系樹脂は、スチレン及び $\alpha$ 置換、核置換スチレン等のスチレン誘導体の重合体を挙げることができる。また、これら単量体を主として、これらとアクリロニトリル、アクリル酸並びにメタクリル酸のようなビニル化合物及び/又はブタジエン、イソプレンのような共役ジエン化合物の単量体から構成される共重合体も含まれる。例えばポリスチレン、耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)樹脂、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS)樹脂、アクリロニトリル-スチレン共重合体(AS樹脂)、スチレン-メタクリレート共重合体(MS樹脂)、スチレン-ブタジエン共重合体(SBS樹脂)等を挙げることができる。

【0015】また、ポリスチレン系樹脂として、ポリアミド系樹脂との相溶性をあげるためのカルボキシル基含有不飽和化合物が共重合されているスチレン系共重合体を含んでもよい。カルボキシル基含有不飽和化合物が共重合されているスチレン系共重合体は、ゴム質重合体の存在下に、カルボキシル基含有不飽和化合物及び必要に応じてこれらと共重合可能な他の単量体を重合してなる共重合体である。成分を具体的に例示すると、

1)カルボキシル基含有不飽和化合物を共重合したゴム質重合体の存在下に、芳香族ビニルモノマーを必須成分と

する単量体あるいは芳香族ビニルとカルボキシル基含有不飽和化合物とを必須成分とする単量体を重合して得られたグラフト重合体、

2)ゴム質重合体の存在下に、芳香族ビニルとカルボキシル基含有不飽和化合物とを必須成分とする単量体を共重合して得られたグラフト共重合体、

3)カルボキシル基含有不飽和化合物が共重合されていないゴム強化スチレン系樹脂とカルボキシル基含有不飽和化合物と芳香族ビニルとを必須成分とする単量体の共重合体との混合物、

4)上記1)、2)とカルボキシル基含有不飽和化合物と芳香族ビニルとを必須とする共重合体との混合物、

5)上記1)、2)、3)、4)と芳香族ビニルを必須成分とする共重合体との混合物がある。

【0016】上記1)~5)において、芳香族ビニルとしてはスチレンが好ましく、また芳香族ビニルと共重合する単量体としてはアクリロニトリルが好ましい。カルボキシル基含有不飽和化合物は、スチレン系樹脂中、好ましくは0.1~8質量%であり、より好ましくは0.2~7質量%である。

【0017】オレフィン系樹脂は、炭素数2~8のモノオレフィンを主たる単量体成分とする重合体であり、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレンランダム共重合体、エチレン-プロピレンブロック共重合体、ポリメチルペンテン、ポリブテン-1、これらの変性物等から選ばれる1種以上を挙げることができ、これらの中でもポリプロピレン、酸変性ポリプロピレンが好ましい。

【0018】水溶性物質は、デンプン、デキストリン、プルラン、ヒアルロン酸、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース又はこれらの塩等の多糖類;プロピレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ポリオキシエチレングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、グリセリン等の多価アルコール;ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリマレイシ酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンオキシド、アクリル酸-無水マレイン酸コポリマー、無水マレイン酸-ジイソブチレンコポリマー、無水マレイン酸-酢酸ビニルコポリマー、ナフタレンスルホン酸塩ホルマリン縮合物及びこれらの塩等を挙げることができる。

【0019】樹脂成形体中の熱可塑性樹脂と水溶性物質との含有割合は、熱可塑性樹脂100質量部に対して、水溶性物質は0.01~50質量部が好ましく、0.01~30質量部がより好ましく、0.01~15質量部が更に好ましい。



【0020】本発明のメッキ樹脂成形体は、メッキ層の密着強度を高めるため、樹脂成形体中に界面活性剤及び／又は凝固剤を含有するものが好ましい。これらの界面活性剤及び／又は凝固剤は、熱可塑性樹脂の製造時に乳化重合を適用した場合に用いる界面活性剤（乳化剤）が樹脂中に残存しているものでもよいし、塊状重合等の乳化剤を使用しない製造法を適用した場合には、別途熱可塑性樹脂中に添加したものでよい。

【0021】界面活性剤及び／又は凝固剤は、樹脂の乳化重合で使用するもののほか、乳化重合で使用するもの以外のものでもよく、界面活性剤は、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、両性界面活性剤が好ましい。

【0022】これらの界面活性剤としては、脂肪酸塩、ロジン酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルジフェニルエーテルスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、スルホコハク酸ジエステル塩、 $\alpha$ -オレフィン硫酸エステル塩、 $\alpha$ -オレフィンスルホン酸塩等のアニオン界面活性剤；モノもしくはジアルキルアミン又はそのポリオキシエチレン付加物、モノ又はジ長鎖アルキル第4級アンモニウム塩等のカチオン界面活性剤；アルキルグルコシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、蔗糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンプロピレンブロックコポリマー、脂肪酸モノグリセリド、アミノオキシド等のノニオン界面活性剤；カルボベタイン、スルホベタイン、ヒドロキシスルホベタイン等の両性界面活性剤を挙げることができる。

【0023】樹脂成形体中の界面活性剤及び／又は凝固剤の含有割合は、熱可塑性樹脂100質量部に対して、界面活性剤及び／又は凝固剤は0.01～10質量部が好ましく、0.01～5質量部がより好ましく、0.01～2質量部が更に好ましい。

【0024】本発明のメッキ樹脂成形体は、樹脂成形体と金属メッキ層との密着強度（JIS H8630）は、好ましくは最高値が10kPa以上、より好ましくは最高値が50kPa以上、更に好ましくは最高値が100kPa以上、特に好ましくは最高値が150kPa以上である。

【0025】本発明のメッキ樹脂成形体の形状、メッキ層の種類、厚み等は、用途に応じて適宜選択することができ、各種用途に適用することができるが、特にバンパー、エンブレム、ホイールキャップ、内装部品、外装部品等の自動車部品用途として適している。

【0026】次に、本発明のメッキ樹脂成形体の製造法を工程毎に説明する。本発明の製造法は、脱脂処理する工程と無電解メッキ工程とを有するもので、前記2つの

工程間に少なくとも触媒付与液で処理する工程を具備することが望ましく、更に必要に応じて、当業者によりなされる通常の処理工程を適宜付加することができる。

【0027】まず、熱可塑性樹脂と水溶性物質、更に必要に応じて界面活性剤等を含む樹脂成形体を脱脂処理する。なお、樹脂成形体は射出成形等の公知の方法により、用途に適した所望形状に成形して得る。

【0028】脱脂処理は、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム等のアルカリ又は硫酸、炭酸等の酸を含有する界面活性剤水溶液により行う。本発明では、この脱脂処理後、無電解メッキ工程又は他の工程に移行することができ、メッキ層の密着強度を高めるための粗面化処理となるクロム酸等の重金属を含む酸によるエッチングエッチング工程は不要である。

【0029】脱脂処理後、例えば、水洗工程、触媒付与液で処理する工程、水洗工程、活性化液で処理する工程（活性化工程）及び水洗工程を行うことができる。なお、触媒付与液で処理する工程と活性化液で処理する工程は、同時に行うことができる。

【0030】触媒付与液による処理は、例えば、塩化錫（20～40g l<sup>-1</sup>）の35%塩酸溶液（10～20mg l<sup>-1</sup>）中、室温で1～5分程度浸漬する。活性化液による処理は、塩化パラジウム（0.1～0.3g l<sup>-1</sup>）の35%塩酸溶液（3～5ml l<sup>-1</sup>）中、室温で1～2分浸漬する。

【0031】その後、1回又は2回以上の無電解メッキ工程を行う。メッキ浴は、ニッケル、銅、コバルト、ニッケル-コバルト合金、金等と、ホルマリン、次亜リン酸塩等の還元剤を含むものを用いることができる。メッキ浴のpHや温度は、使用するメッキ浴の種類に応じて選択する。

【0032】無電解メッキ後に更にメッキ処理をする場合、酸又はアルカリによる活性化処理の後、銅等による電気メッキ工程を付加することもできる。

【0033】

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。なお、実施例及び比較例で行ったメッキ層の密着性試験と、使用した成分の詳細は下記のとおりである。

【0034】（1）メッキ層の密着性試験

実施例及び比較例で得られたメッキ樹脂成形体を用い、JIS H8630附属書6に記載された密着試験方法により、樹脂成形体と金属メッキ層との密着強度（最高値）を測定した。

【0035】（2）使用成分

〔（A）熱可塑性樹脂〕

（A-1）：ポリアミド6（ウベナイロン1013B、宇部興産社製）

（A-2）：ポリアミド66（ウベナイロン2020

B、宇部興産社製)

(A-3): AS樹脂(スチレン量75質量%、アクリロニトリル25質量%)

(A-4): ABS樹脂(スチレン量45質量%、アクリロニトリル15質量%、ゴム量40質量%)

(A-5): 酸変性ABS樹脂(スチレン量42質量%、アクリロニトリル16質量%、ゴム量40質量%、メタクリル酸2重量%)

(A-6): 酸変性ABS樹脂(スチレン量40質量%、アクリロニトリル14質量%、ゴム量40質量%、メタクリル酸6重量%)

(A-7): ポリプロピレン樹脂(J713M、グラントポリマー社製)

(A-8): 酸変性ポリプロピレン樹脂(E109H、グラントポリマー社製)

〔(B) 水溶性物質〕

(B-1): ジベンタエリスリトール(広栄化学工業社製)

(B-2): ベンタエリスリトール(広栄化学工業社製)

〔(C) 界面活性剤〕

(C-1):  $\alpha$ -オレフィンスルホン酸塩: リボランP B800(ライオン社製)

(C-2): ロジン酸カリウム

(C-3): オレイン酸カリウム

(C-4): ラウリル酸カリウム

実施例1~88、比較例1~9

表1に示す組み合わせと比率の組成物〔熱可塑性樹脂は質量%表示、他成分は熱可塑性樹脂100質量部に対する質量部表示〕を用い、V型タンブラーで混合後、二軸押出機(日本製鋼製、TEX30、シリンダー温度230℃)にて熔融混練し、ペレットを得た。次に、射出成形機(シリンダー温度240℃、金型温度60℃)により100×50×3mmの成形体を得て、この成形体を試験片として下記の工程順による無電解メッキを行い、メッキ樹脂成形体を得た。試験結果を表1に示す。

【0036】(メッキ樹脂成形体の製造法)

①脱脂工程: 試験片を、エースクリンA-220(奥野製薬工業(株)製)50g/L水溶液(液温40℃)に20分浸漬した。

【0037】②触媒付与工程: 試験片を、35質量%塩酸150ml/Lと、キャタリストC(奥野製薬工業(株)製)40ml/L水溶液との混合水溶液(液温25℃)中に3分間浸漬した。

【0038】③第1活性化工程: 試験片を、98質量%硫酸100ml/L水溶液(液温40℃)中に3分間浸漬した。

【0039】④第2活性化工程: 試験片を、水酸化ナトリウム15g/L水溶液(液温40℃)中に2分間浸漬した。

【0040】⑤ニッケルの無電解メッキ工程: 試験片を、化学ニッケルHR-TA(奥野製薬工業(株)製)150ml/Lと、化学ニッケルHR-TB(奥野製薬工業(株)製)150ml/Lの混合水溶液(液温40℃)に5分間浸漬した。

【0041】⑥酸活性化工程: 試験片を、トップサン(奥野製薬工業(株)製)100g/L水溶液(液温25℃)に1分間浸漬した。

【0042】⑦銅の電気メッキ工程: 試験片を、下記組成のメッキ浴(液温25℃)に浸漬して、120分間電気メッキを行った。

(メッキ浴の組成)

硫酸銅( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) 200g/L

硫酸(98%) 50g/L

塩素イオン( $\text{Cl}^-$ ) 5ml/L、

30 トップルチナ2000MU(奥野製薬工業(株)製) 5ml/L

トップルチナ2000A(奥野製薬工業(株)製) 0.5ml/L

【0043】

【表1】

	実施例																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(A-1)	100	100											60	60	50	50	40	40
(A-2)			100	100														
(A-3)					50	50	50	50									10	10
(A-4)					50	50	40	40					30	30	40	40	40	40
(A-5)																		
(A-6)							10	10					10	10	10	10	10	10
(A-7)									100	100	90	90						
(A-8)											10	10						
(B-1)	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
(B-2)																		
密着強度(kPa)	47	58	48	58	32	43	55	66	23	35	45	52	65	85	55	70	50	63

【0044】

\*20\*【表2】

	実施例																	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(A-1)	100	100											60	60	50	50	40	40
(A-2)			100	100														
(A-3)					50	50	50	50									10	10
(A-4)					50	50	40	40					30	30	40	40	40	40
(A-5)																		
(A-6)							10	10					10	10	10	10	10	10
(A-7)									100	100	90	90						
(A-8)											10	10						
(B-1)																		
(B-2)	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
密着強度(kPa)	48	61	48	58	35	47	58	68	25	38	47	55	68	88	58	72	55	65

【0045】

【表3】

	実 施 例																	
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
(A-1)	100	100											60	60	50	50	40	40
(A-2)			100	100														
(A-3)					50	50	50	50									10	10
(A-4)					50	50	40	40					30	30	40	40	40	40
(A-5)																		
(A-6)							10	10					10	10	10	10	10	10
(A-7)									100	100	90	90						
(A-8)											10	10						
(B-1)	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
(B-2)																		
(C-1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(C-2)																		
(C-3)																		
(C-4)																		
密着強度(kPa)	53	65	55	62	40	52	61	70	30	45	55	62	180	250	140	150	100	112

【0046】

\* \* 【表4】

	実 施 例																	
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
(A-1)	100	100											60	60	50	50	40	40
(A-2)			100	100														
(A-3)					50	50	50	50									10	10
(A-4)					50	50	40	40					30	30	40	40	40	40
(A-5)																		
(A-6)							10	10					10	10	10	10	10	10
(A-7)									100	100	90	90						
(A-8)											10	10						
(B-1)																		
(B-2)	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
(C-1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
(C-2)																		
(C-3)																		
(C-4)																		
密着強度(kPa)	52	67	54	66	43	55	63	72	32	47	57	61	180	270	137	152	102	115

【0047】

【表5】



	実 施 例															
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
(A-1)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
(A-2)																
(A-3)																
(A-4)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
(A-5)													10	10	10	10
(A-6)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
(A-7)																
(A-8)																
(B-1)	5	10			5	10			5	10			10	10	10	10
(B-2)			5	10			5	10			5	10				
(C-1)													2			
(C-2)	2	2	2	2										2		
(C-3)					2	2	2	2							2	
(C-4)									2	2	2	2				2
密着強度(kPa)	180	240	170	235	180	250	177	222	165	215	146	219	220	215	213	210

【0048】

\* \* 【表6】

	比 較 例								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A-1)	100						60	50	40
(A-2)		100							
(A-3)			50	50					10
(A-4)			50	40			30	40	40
(A-5)									
(A-6)				10			10	10	10
(A-7)					100	90			
(A-8)						10			
(B-1)									
(B-2)									
(C-1)									
(C-2)									
(C-3)									
(C-4)									
密着強度(kPa)	8	8	4	7	1	2	9	8	7

【0049】表1～表6より明らかなとおり、樹脂成形体中に水溶性物質を配合することで、メッキ層の密着強度が飛躍的に向上された。

【0050】

【発明の効果】本発明のメッキ樹脂成形体は、クロム酸※

※等の重金属を含む酸によるエッチング処理を経ていないが、高い密着強度のメッキ層を有している。また、クロム酸等の重金属を含む酸によるエッチング処理をしないので、廃水処理が容易であり、重金属による環境汚染がない。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

B60R 19/03

C23C 18/28

識別記号

F I

B60R 19/03

C23C 18/28

ターマコード (参考)

C

18/31

18/31

A

18/32

18/32

18/38

18/38

F ターム(参考) 3D023 AA01 AA06 AB17 AC25 AD12  
BA01 BE11  
3D024 BA06  
4F100 AB01A AB16A AB17A AH02B  
AK01B AK07B AK48B AK74B  
AL07B BA02 BA07 CA18B  
CA30B EH71A EJ64B GB32  
JB09B JB16B JL04 JL11  
4K022 AA13 AA26 AA41 BA08 BA14  
CA06 CA15 CA16 DA01